



鴻勁精密股份有限公司
HON.PRECISION, INC.

股票代號

7769

上市前業績發表會

主辦承銷商： 元大證券
Yuanta Securities



Safe Harbor Notice

本簡報所提供之資訊，係鴻勁精密股份有限公司（本公司）蒐集外部經濟發展現況並整合內部資料後所得，僅反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，故實際營運結果將可能與預測性資訊有所差異。

本公司並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任，所有前瞻性看法將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新。

This presentation may contain forward-looking statements. All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that HON. PRECISION, INC. expects or anticipates will or may occur in the future (including but not limited to projections, targets, estimates and business plans) are forward-looking statements.

HON. PRECISION's actual results or developments may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of various factors and uncertainties, including but not limited to market demand, price fluctuations, competition, change in legal, government policies, financial market conditions, and other risks and factors beyond our control.

This presentation does not undertake any obligation to publicly update any forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date on which any such statement is made or to reflect the occurrence of unanticipated events.



簡報內容

01.

公司簡介
Company Profile

02.

產業概況及主要產品
Market Analysis & Major Products

03.

成長動能
Growth Drivers

04.

經營實績
Performance

05.

ESG
Environmental
Social
Governance



基本資料



公司沿革	2015.04鴻勁精密成立 (前身鴻勁科技於1999年成立)
服務項目	半導體自動化機械及其相關設備整合性解決方案 (Turnkey Solution)
資本額	新台幣16.16億元
員工人數	630+

每季出機量 580+

生產基地

台灣

一廠、二廠、三廠、四廠 (規劃中)

中國

蘇州



歷史沿革與集團投資架構



營運模式

03

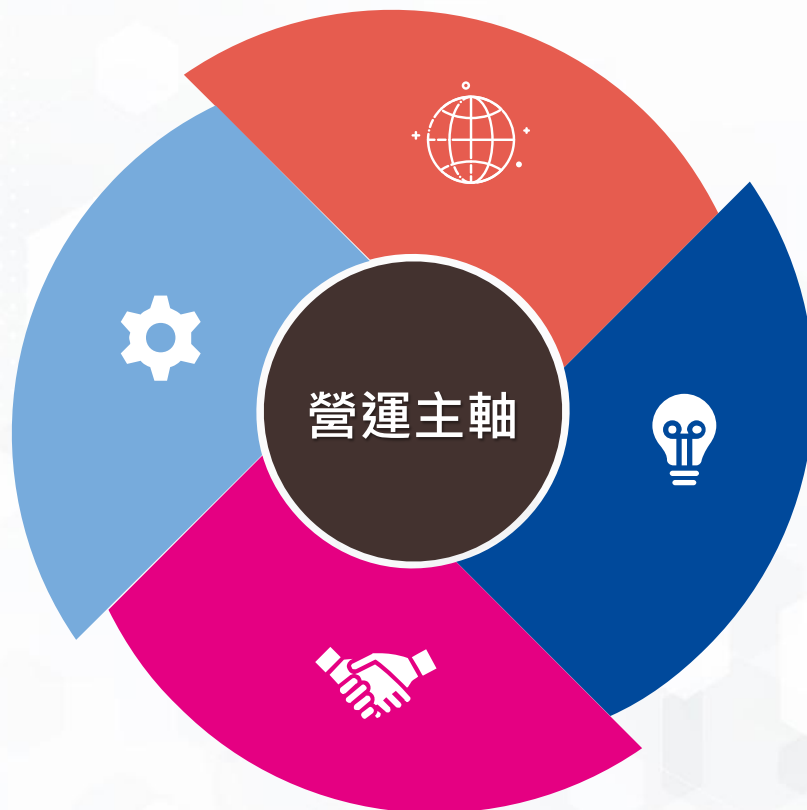
生產製造

- ▶ 供應鏈管理 ▶ 試機檢測
- ▶ 組立配線 ▶ 品質保證

04

售後服務

- ▶ 超過兩萬台機台售後服務
- ▶ 全球售服據點



01

全球銷售

- ▶ 前端客戶NPI導入
- ▶ 全球代理商
- ▶ 美國及蘇州子公司

02

自主研發

- ▶ 軟體開發 ▶ 視覺AOI
- ▶ 硬體設計 ▶ 溫控方案



IC製程



- 邏輯晶片
- 微元件晶片
- 類比晶片
- 記憶體



- 晶圓代工
(7奈米、5奈米、
3奈米、2奈米)



- 先進封裝
(CoWoS、FOCoS ..)
- 傳統封裝
(QFP、BGA)

 鴻勁精密股份有限公司
HON.PREC HON.PRECISION, INC.

一站式半導體測試方案



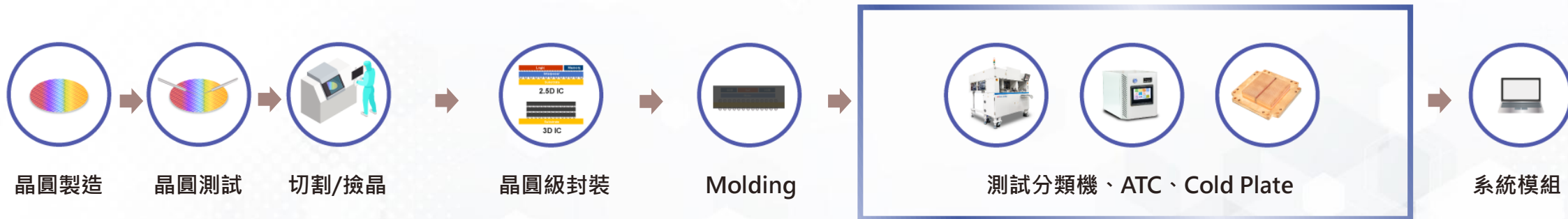
- SoC晶片終端測試 (Final Test)
- SoC晶片系統級測試 (System Level Test)
- 記憶體產品測試
- AOI檢測
- 各種客製化設備



- HPC / AI
- Automotive
- 5G / IoT
- Consumer
- Flash / Memory

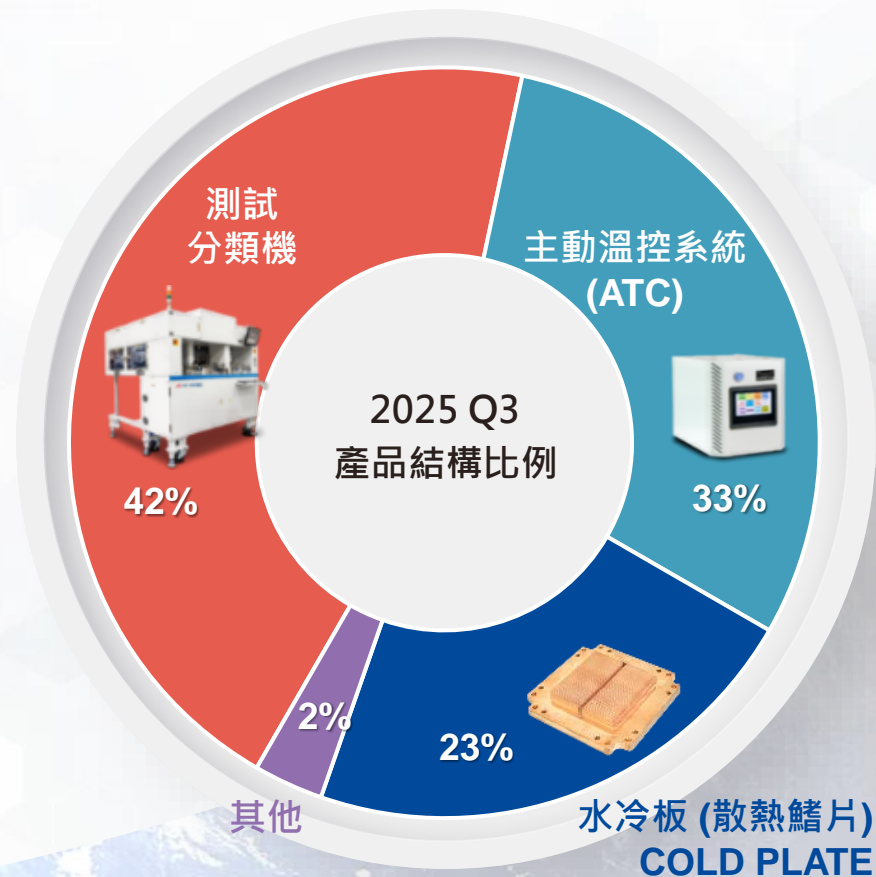
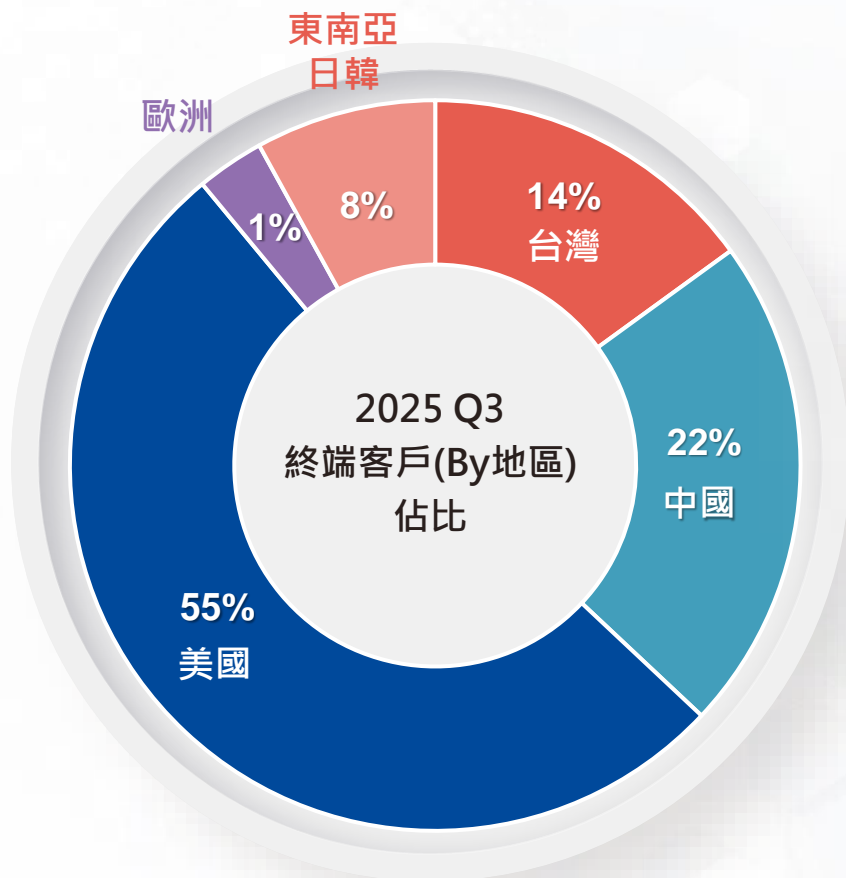


CoWoS 供應鏈



	晶圓製造	晶圓級封裝製造	封裝製造	測試製造		系統模組製造
				ATE/FT測試	SLT測試	
製造	台積電	台積電		ASE集團、KYEC、力成集團		緯創、廣達
設備	<ul style="list-style-type: none"> 濕式蝕刻製程：辛耘、弘塑 晶圓測試設備：TEL、TSK 切割設備：鈦昇、禾宇 揀晶設備：均華 	<ul style="list-style-type: none"> 均豪、弘塑、萬潤、印能 		<ul style="list-style-type: none"> 鴻勁精密 Advantest Teradyne 	<ul style="list-style-type: none"> 鴻勁精密 致茂 	<ul style="list-style-type: none"> 散熱設備：奇鋆、雙鴻
材料治具	<ul style="list-style-type: none"> 探針卡：旺矽 	<ul style="list-style-type: none"> PCB 製造：楠梓電 HDI 載板：欣興 	<ul style="list-style-type: none"> 載板：欣興 長華電材 	<ul style="list-style-type: none"> 測試座：穎威 		

終端客戶(By地區) & 產品結構比例



各系列產品線



FT測試分類機

三溫：HT-10XX 系列
雙溫：HT-7XXX / 9XXX 系列



溫度控制解決方案 Active Thermal Control (ATC)

ATC2.X / ACT3.X (Water Chiller)
ATC5.X (Refrigerant)
ATC6.X / ATC7.X (Air Cooling)



SLT測試分類機

雙溫：HT-30XX 系列
三溫：HT-30XXCT 系列



實驗室用開發設備

HT-500 系列



COF測試分類機

HT-6000 系列



Flash / DRAM 測試分類機

HT-3300 系列



AOI檢測分類機

HT-1200 | HT-1800(LED)
HT-1205 (LCD Driver)



MEMS測試分類機

Accelerometer, Gyroscope, Barometer
Light Sensor, Pressure Sensor Test
Solutions with Active Thermal
Control System



Oven

Tri-Temp Support EMMC & SSD
Products afford BIB up to 52 Pcs/Max
And 600 Ports/Max



終端客戶分布及銷售服務



產品應用與訂單比例

HON.PRECISION, INC.



AI
HPC
ASIC



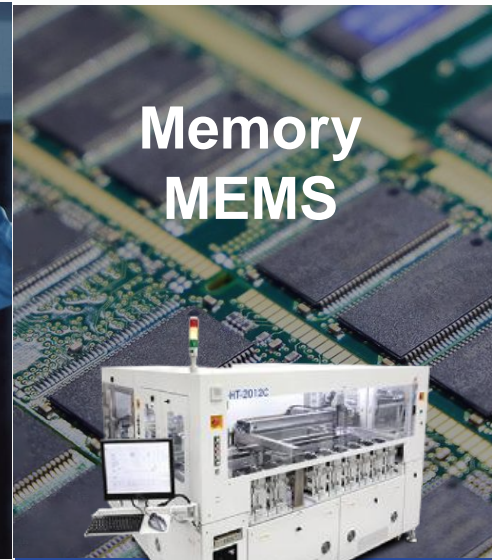
Automotive



Mobile AP
Communication



3C
Consumer



Memory
MEMS

2024 2025 Q1~Q3
73% ▶ **69%**

- ▶ AI Computing
- ▶ Server
- ▶ Networking
- ▶ APU/GPU/CPU/FPGA

2024 2025 Q1~Q3
7% ▶ **13%**

- ▶ Sensor
- ▶ MCU
- ▶ LiDAR

2024 2025 Q1~Q3
11% ▶ **10%**

- ▶ SiP
- ▶ 5G OTA
- ▶ Power, PMIC
- ▶ Mobile Phone/AP
- ▶ RF Related Devices

2024 2025 Q1~Q3
8% ▶ **5%**

- ▶ AR glasses
- ▶ LCD driver
- ▶ CIS

2024 2025 Q1~Q3
1% ▶ **3%**

- ▶ Flash/DRAM Memory
- ▶ Accelerometer
- ▶ Gyroscope
- ▶ Barometer
- ▶ Light Sensor
- ▶ Pressure Sensor

未來成長動能

水冷

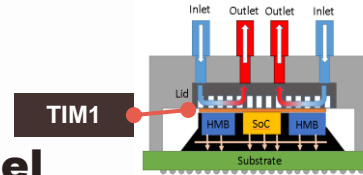


冷媒

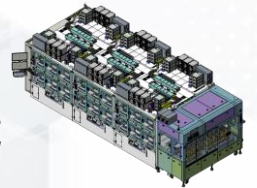


4KW~10KW

Micro-channel Heat Spread



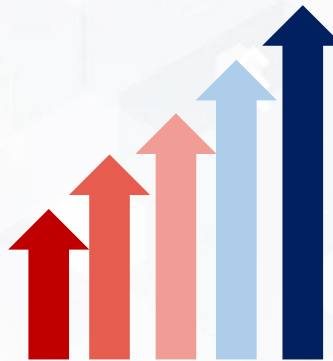
Multi Site SLT/搭載 Large Package .OHT.AGV



大於120x150mm



光通量測試 & 電性測試



專利佈局

在台灣 / 美國 / 中國 / 韓國 / 日本 / 馬來西亞等地區

擁有超過 **600+** 項專利認證

專利數量持續增加中

溫度控制專利

Thermal Control

160+

高速併測專利

High-Throughput

90+

視覺AOI專利

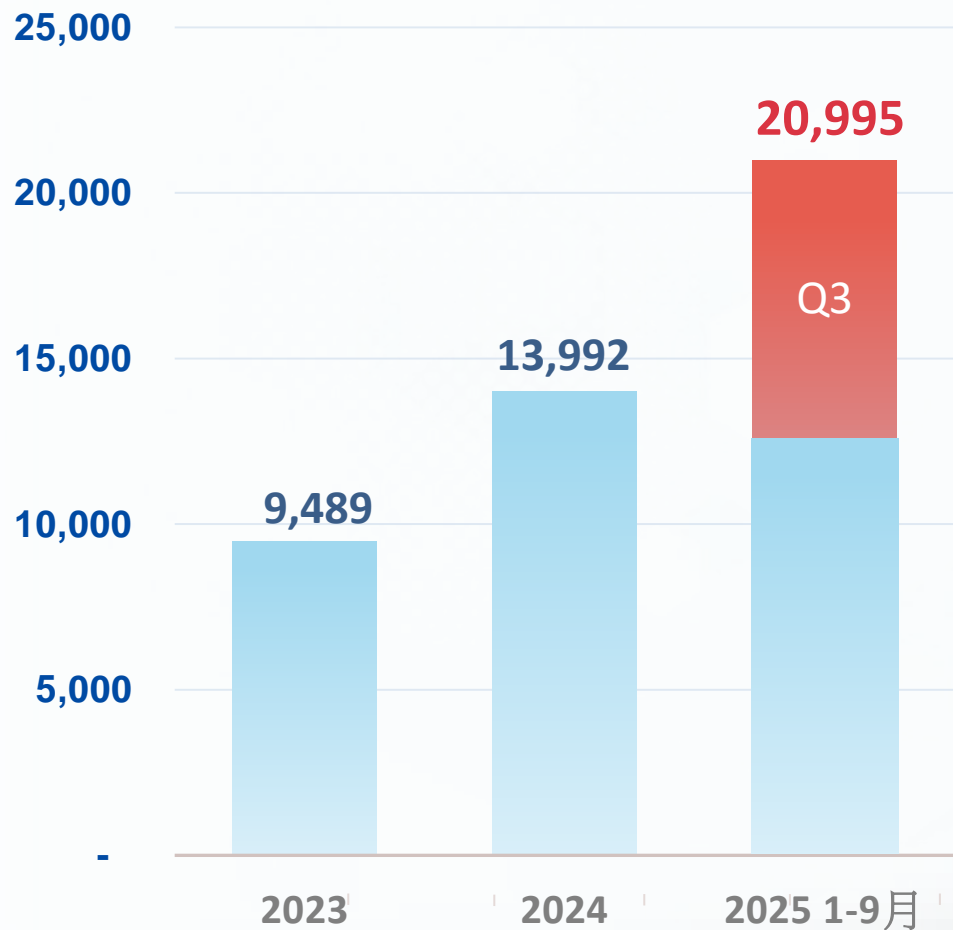
Vision

80+

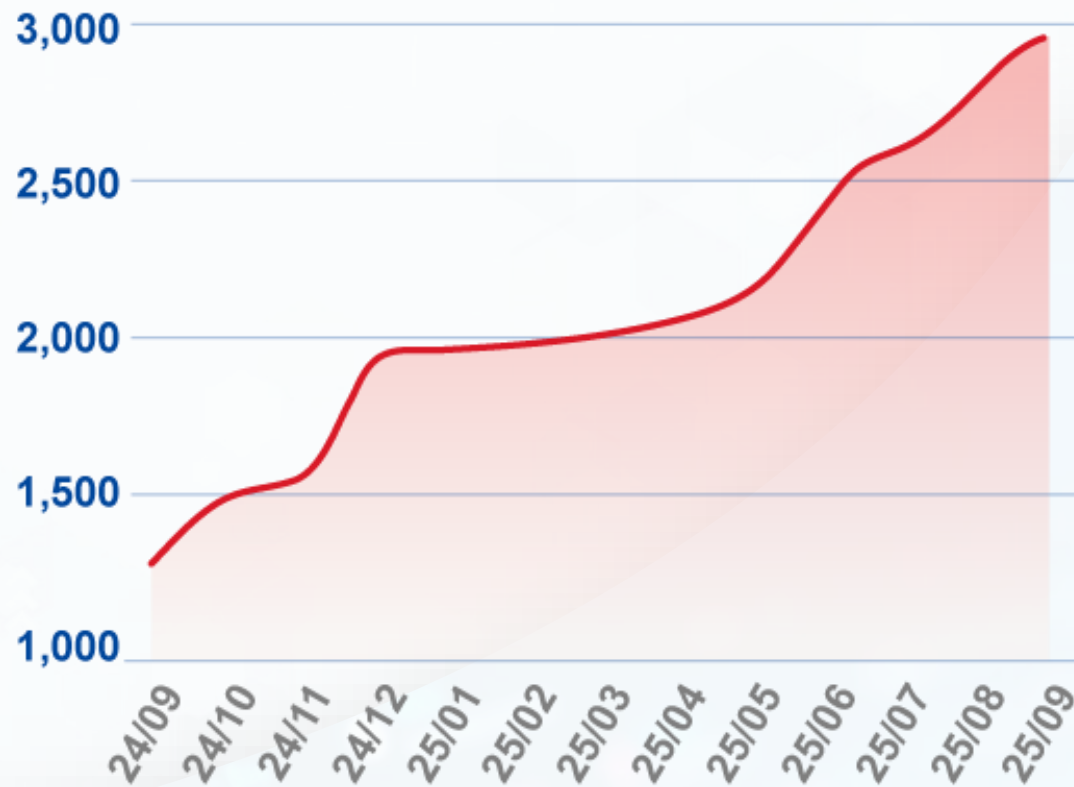


營業收入

(百萬元台幣)



(百萬元台幣)



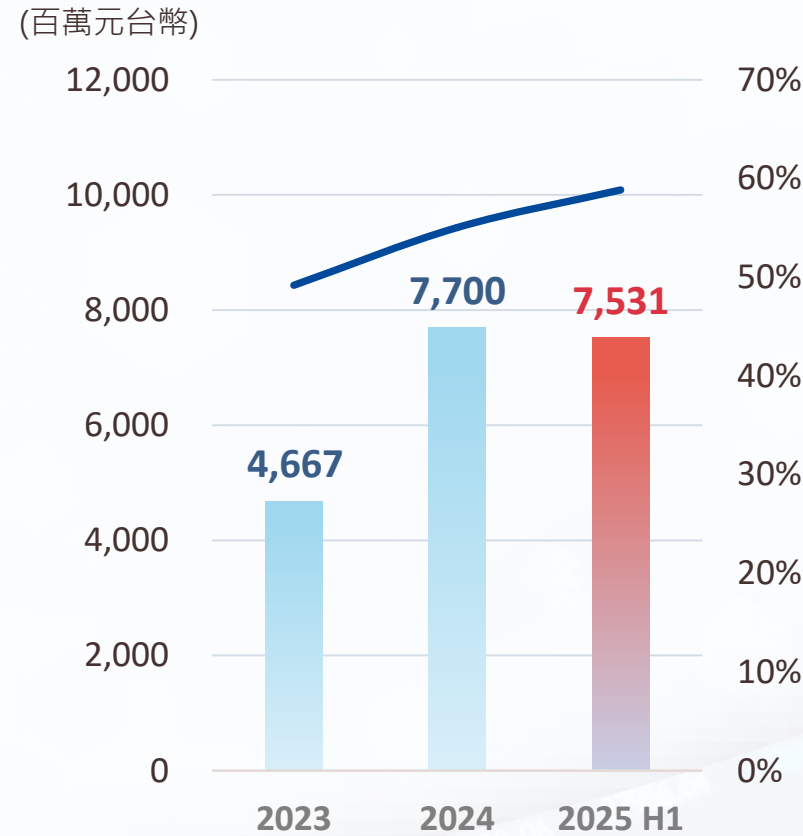
營業毛利及稅後淨利

2025H1 EPS

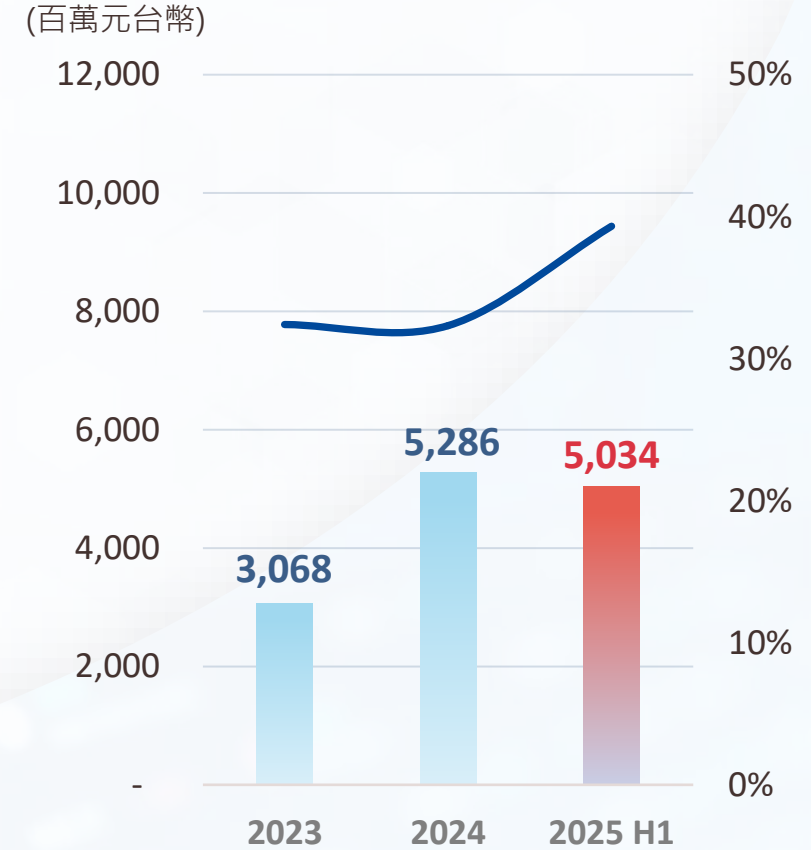
31.15

Year	2023	2024
EPS (NT\$)	19.17	32.95

營業毛利/毛利率



稅後淨利/淨利率



ESG

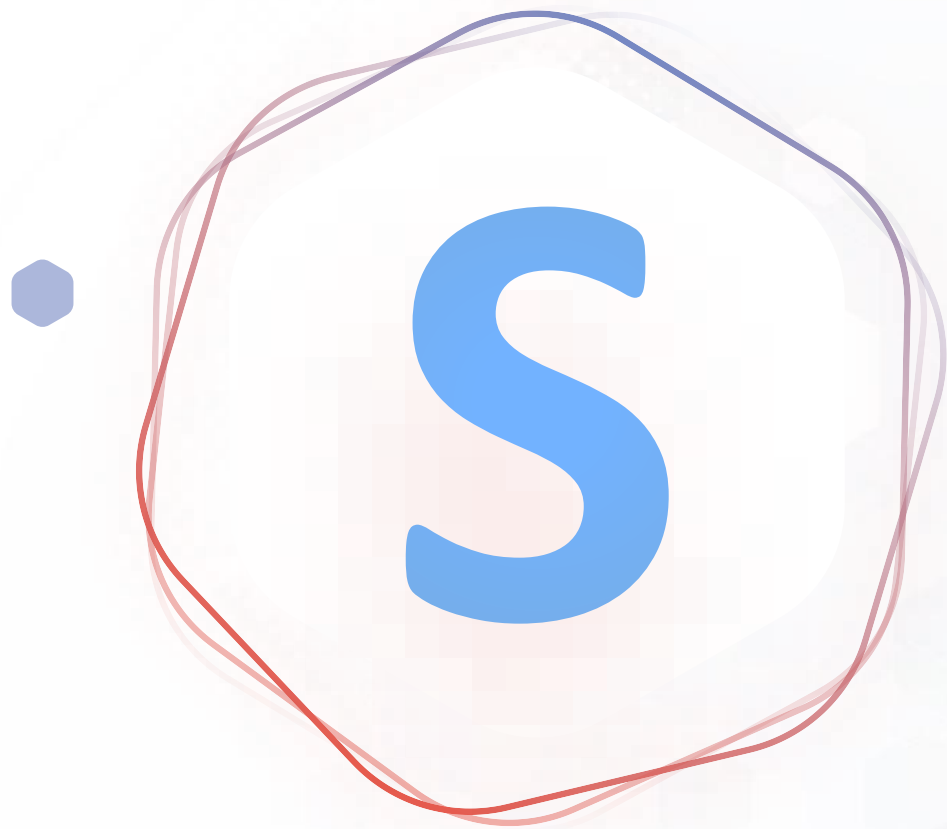


Environment 環境保護

- 設置太陽能板，提升綠能使用比例
- 落實環安衛政策，確保環境安全
- 推動低碳供應鏈，減少碳足跡
- 通過 ISO 14064 溫室氣體盤查



ESG

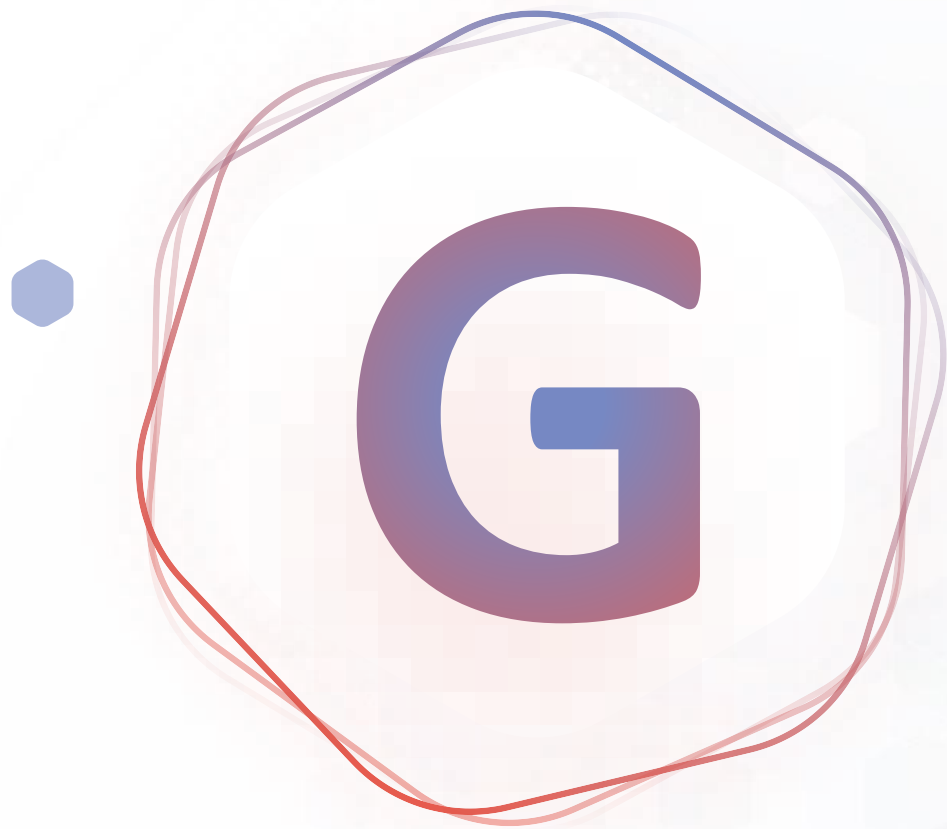


Social 社會責任

- 關懷弱勢，參與公益活動
- 推廣運動與健康生活
- 建立幸福職場文化
- 通過 ISO 45001 職安衛認證



ESG



Governance 公司治理

- 設置功能性委員會，提升治理效能
- 建立完善治理規章與制度



Smarter Chips. Efficient Tomorrow.

Powered by Our Advanced Solutions.